

OCSP系列机箱

- “ 8个3.5” 热插拔硬盘位(可选配12个硬盘位3.5” 硬盘模组)，选配后置2个2.5” 非热插拔扩展位*2、选配后置2个3.5” 非热插拔扩展位*2
- “ 12Gb/s SAS/SATA数据背板，可选配NVMe数据背板
- “ 选配6全高PCIe扩展位，选配2半高PCIe扩展位*2、
- “ 选配OCP卡扩展位*2
- “ 支持1+1冗电
- “ 标配6个6056风扇

2U服务器机箱 RMC2108-820-HS



基本参数

机箱样式	机架式
机箱结构	2U
适应主板	OCSP标准主板
电源类型	1+1冗电
SGPIO	支持
背板	12Gb/s SAS/SATA数据背板，可选配NVMe数据背板
热插拔硬盘	支持，兼容SAS和SATA硬盘
热插拔风扇	支持
硬盘位	8个3.5” 热插拔硬盘位(可选配12个硬盘位3.5” 硬盘模组)，选配后置2*2.5” 非热插拔扩展位*2、选配后置2*3.5” 非热插拔扩展位*2
硬盘防震系统	硬盘架采用EMI弹片设计，独有防震风扇设计，降低风扇与硬盘间共振，不影响硬盘I/O速度
散热系统	标配6个6056风扇，智能温控
扩展卡位	选配3全高PCIe扩展位*2，选配2半高PCIe扩展位*2、选配OCP卡扩展位*2
支持滑轨	选配
前面板接口	2个USB，1个VGA，1个开关键，1个UID按钮，1个重启键，硬盘指示灯1个，系统报警灯1个，网络指示灯2个
机柜固定方式	普通

外形参数

产品材质	进口SGCC(镀锌钢板) ABS面板及冲孔网
机箱尺寸	820 x 447.4 x 176.7mm (深 x 宽 x 高)
机箱重量	18kg
包装尺寸	L1055*W591*H228mm (长 x 宽 x 高)
整体毛重	23KG
安规认证	CE、FCC、RoHS